

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2026-093

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

无锡帝科电子材料股份有限公司对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，担保额度预计已超过公司最近一期经审计净资产的 100%。被担保的对象均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

无锡帝科电子材料股份有限公司于 2026 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟为公司合并报表范围内的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理本外币贷款、项目贷款、并购贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资、融资租赁（包括但不限于售后回租）、白银租赁、保函、远期结售汇以及其他衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 25 亿元。

上述担保额度的有效期自本次股东会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。本次担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、

股东会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保总额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

二、 担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度（含已生效未到期额度）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
无锡帝科电子材料股份有限公司	江苏鸿脉新材料有限公司	100%	高于70%(含)	0	1.5 亿	9.13%	否
	东莞索特电子材料有限公司	60%	高于70%(含)	12.875 亿	20 亿	121.77%	否
	深圳市因梦晶凯测试技术有限公司及其子公司、分支机构	26.01%	低于70%	2.50 亿	2.5 亿	15.22%	否
	江苏晶凯半导体技术有限公司	62.5%	低于70%	0.12 亿	0.12 亿	0.73%	否
	新设立或纳入合并范围的子公司	/	/	0	0.88 亿	5.36%	否

注：以上最近一期为 2026 年 6 月 30 日未经审计的财务数据计算。

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可以根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列

示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用,但担保总额度不超过人民币 25 亿元。公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂,但实际在调剂发生时资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从股东会审议时资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

三、 被担保人基本情况

1. 江苏鸿脉新材料有限公司

统一社会信用代码: 91320381MACRYDF93M

注册资本: 人民币 2000 万元整

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 张洪旺

成立日期: 2023 年 7 月 26 日

住所: 新沂市经济开发区唐港路 6 号

经营范围: 许可项目: 危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;电力电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;金银制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;进出口代理;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

是否为失信被执行人: 否。

财务情况: 截至 2025 年 12 月 31 日: 资产总额 76,832.37 万元、负债总额 76,483.05 万元、净资产 349.32 万元; 2025 年度营业收入 52,950.49 万元、利润总额 491.59 万元、净利润 368.54 万元(经审计)。

截至 2026 年 6 月 30 日: 资产总额 92,406.43 万元、负债总额 91,107.95 万元、净资产 1,298.48 万元; 2026 年 1-6 月营业收入 250,760.38 万元、利润总额 1267.91 万元、净利润 949.58 万元(未经审计)。

2. 东莞索特电子材料有限公司

统一社会信用代码：91441900618335769E

注册资本：人民币 5680.8003 万元

类型：有限责任公司

法定代表人：史卫利

成立日期：1994 年 3 月 31 日

住所：广东省东莞市南城街道宏图路 66 号之一

经营范围：开发、生产和销售半导体、元器件专用材料（电子浆料及电子浆料中间制品）。半导体、元器件专用材料、相关设备及其零部件的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否。

财务情况：

截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 296,319.40 万元、负债总额 260,215.36 万元、净资产 36,104.03 万元；2025 年度营业收入 578,939.59 万元、利润总额 -3,173.62 万元、净利润-2,120.88 万元（经审计）。

截至 2026 年 6 月 30 日：资产总额 283,726.53 万元、负债总额 235,264.57 万元、净资产 48,461.96 万元；2026 年 1-6 月营业收入 304,678.04 万元、利润总额 13,495.15 万元、净利润 11,796.62 万元（未经审计）。

3. 深圳市因梦晶凯测试技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HM7705Q

注册资本：人民币 4500 万元整

类型：有限责任公司

法定代表人：王浩酃

成立日期：2022 年 12 月 30 日

住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号龙岗天安数码创新园二号厂房 B1103

经营范围：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路销售。货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动) ^集成电路芯片及产品制造；集成电路制造。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

是否为失信被执行人：否。

财务情况：

截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 44,966.06 万元、负债总额 27,713.07 万元、净资产 17,252.99 万元；2025 年度营业收入 46,651.32 万元、利润总额 14,676.20 万元、净利润 12,586.72 万元（经审计）。

截至 2026 年 6 月 30 日：资产总额 82,694.02 万元、负债总额 49,828.59 万元、净资产 32,865.42 万元；2026 年 1-6 月营业收入 35,174.16 万元、利润总额 13,741.33 万元、净利润 11,773.65 万元（未经审计）。

4. 江苏晶凯半导体技术有限公司

统一社会信用代码：91320301MA234QKG4A

注册资本：12,500.00 万元

类型：有限责任公司

法定代表人：王浩酃

成立日期：2020 年 11 月 16 日

住所：徐州经济技术开发区凤凰湾电子信息产业园 D1 厂房

经营范围：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否。

财务情况：

截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 32,273.93 万元、负债总额 15,235.87 万元、净资产 17,038.06 万元；2025 年度营业收入 10,326.04 万元、利润总额 1,366.72 万元、净利润 1,249.67 万元（经审计）。

截至 2026 年 6 月 30 日：资产总额 39,164.16 万元、负债总额 11,267.66 万元、净资产 27,896.50 万元；2026 年 1-6 月营业收入 8,017.83 万元、利润总额 2,377.27 万元、净利润 1,985.59 万元（未经审计）。

四、 担保协议的主要内容

截至本公告披露日，新增担保相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过审议通过的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、 董事会意见

本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监控其资金流向和财务变化情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担保事项。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。本次预计担保额度生效后，公司对下属子公司的担保总额度为 25 亿元（含已生效未到期额度）。截至目前，公司已实际签署担保合同的金额为 154,950 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 98.32%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、 备查文件

1. 第三届董事会第二十六次会议决议；
2. 审计委员会决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日